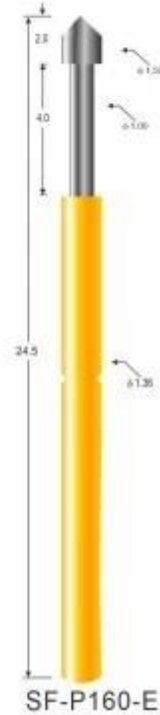
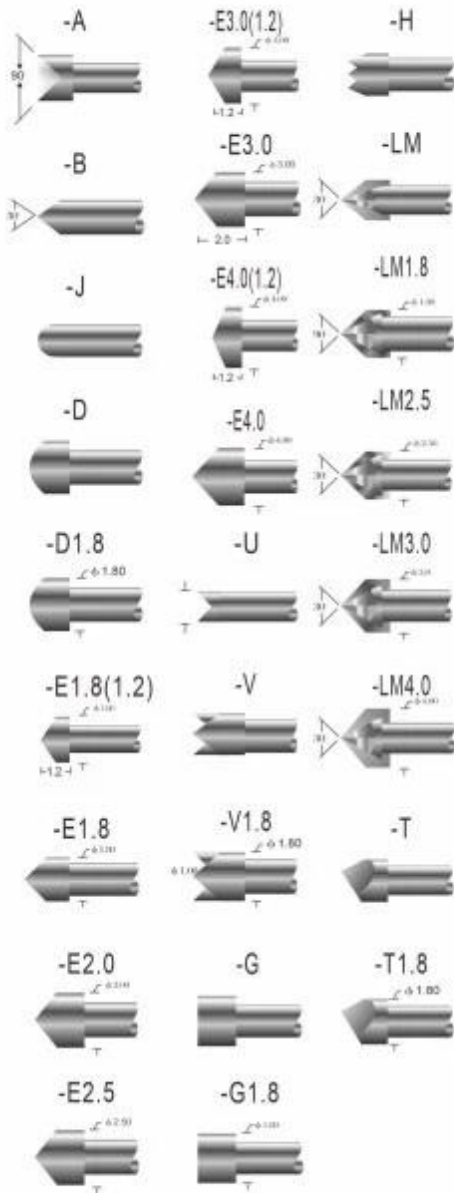




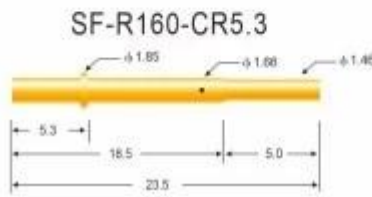
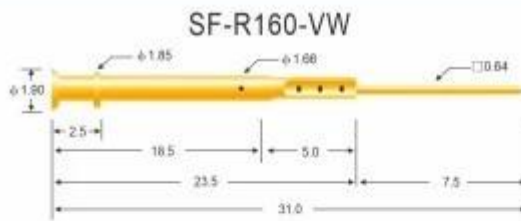
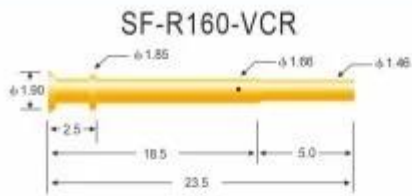
SFENG 1984年 創辦於 台灣 台北 市 板橋 區。 專 營 各 種 電 氣 接 觸 器 及 開 關 器 件。(台 灣 電 氣 研 究 所) 研 究 所 專 門 研 究 開 關 器 件 的 研 究 與 開 發， 專 門 研 究 開 關 器 件 的 研 究 與 開 發。 專 營 各 種 電 氣 接 觸 器 及 開 關 器 件。



技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	2.54mm(.1000 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	冲击力: 1.70mm(.0670 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689 ")
Full travel 行程	4.0(.1575 ")
Spring force 弹簧压力	200g(克)
Materials and finishes 材料及涂饰	Plunger:BeCu, Ni or Au plated Phosphor bronze, Ni or Au plated Barrel:Phosphor bronze, Au plated Spring:Stainless steel
Current ration 额定电流	3A(安培)
Contact resistance 接触电阻	50mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze,Gold plated



技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	2.54mm(.1000")
Mounting hole size 钻孔尺寸	压克力: 1.70mm(.0670") 电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
Materials and finishes 材料及涂饰	Barrel: Brass, Au plated
Connections 接线形式	Crimp: R160-VCR, R160-CR, R160-CR5.3 Solder cup: R160-VSC, R160-SC, R160-SC5.3 Wire wrap: R160-VW, R160-WW, R160-WW5.3

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated

□□ □□□□:

□□ □□	SF-□□160
□□ □□ □□	2.54mm(.1000")
□□ □□ □□	□□□: 1.70mm(.0670") □□□□□□, □□ □□ □□: 1.75mm(.0689")
□□ □□	4.0(.1575")
□□□□	200g
□□ □ □□□	□□□ : Be Cu, Rh □□, SK4, Rh □□ □□ : □□, □□□ □□□ : □□□□□ □□

□□ □□□	3A
□□ □□	50mΩ
MOQ	100□
□□□□	□□□□ □□ □ □□□ □□ 7□

□□□ □□□

1. □□□ 24 □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□.
2. □□□ □□□□ □□□□ OEM□ □□□□□□.
3. □□□ □□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □□ □ □□□□.
4. □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □ □□□□.

□□ □□

1. PCB, ICT, FCT □□□ □□ □□ □□□ □□ □(□□□);
2. □□, □□ □□, □□□□, □□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □(□□□□)
3. BGA □ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□;
4. □□□ □□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□□ LM □;
5. □□□ □□□, □□□ □□□, □□□□□ □□;
6. □□□ □ □□□ / □□;
7. □□ □□ □□ □□, 30# OK □□□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□!

□□□:





1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



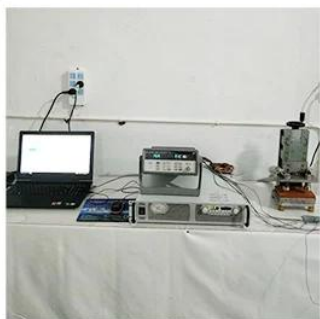
4. Quality inspection



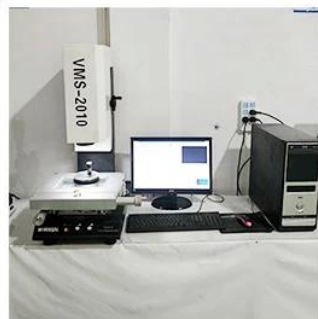
5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 如何選擇供應商?

A1: 選擇供應商, 應考慮其信譽、實力、規模、服務、價格、交貨期、品質、研發能力等。

Q2. 如何進行品質管理?

A2: 品質管理 QC 應包括來料檢驗、過程檢驗、出貨檢驗、客戶滿意度調查, 並建立品質管理體系。

Q3. 如何進行庫存管理?

A3: 庫存管理應包括庫存控制、庫存盤點、庫存分析、庫存優化等。

Q4. 如何進行客戶管理?

A4: 客戶管理應包括客戶開發、客戶維護、客戶服務、客戶滿意度調查等。

Q5. 如何進行市場推廣?

A5: 市場推廣應包括產品推廣、品牌推廣、渠道推廣、廣告推廣等。

Q6. 如何進行人力資源管理?

A6: 人力資源管理應包括招聘、培訓、考核、薪酬、福利等。

Q7. OEM與ODM 有何區別?

A7: OEM 是原始設備製造商, ODM 是原始設計製造商。OEM 負責生產, ODM 負責設計。

Q8. 如何進行風險管理?

A8: 風險管理應包括風險識別、風險評估、風險控制、風險轉移等。

如何選擇:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS 等快遞公司

運費及貿易條款: Exwork, FOB, CNF, CIF 等



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe











CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

